

“先端表面・界面技術が世界を変える”

～機能性表面・界面の専門展示会～

出展のご案内

申込締切

2023年9月29日(金)

Advanced Surface Technology Exhibition & Conference

ASTECC2024

第19回 先端表面技術展・会議

<https://www.asteceexpo.jp/>

2024年1月31日水 ▶ 2月2日金

会場 東京ビッグサイト (東京国際展示場) 東ホール

出展対象

1 表面分析・計測・評価装置

表面張力測定器、表面形状測定器、表面粗さ測定器、表面硬さ測定器、接触角測定器、膜厚測定器、摩擦摩耗試験機、防曇性評価装置、粘弾性測定装置、ゼータ電位測定器、引張試験機、撥水性・親水性評価装置、トライボメーター、薄膜硬度計、表面自由エネルギー解析装置、塗膜密着力試験機 など

2 表面処理・コーティング・塗装技術、装置

DLCコーティング、PVD/CVD、コロナ/オゾン/プラズマ表面処理、セラミックス/チタン/フッ素コーティング、ナノインプリント、UV/EB光硬化、撥水・親水性表面処理、ケミカルエッチング、CMP、陽極酸化、溶射、スパッタリング、プラスト加工、UVランプ、露光装置、フォトレジスト処理装置、薄膜コーター、イオン注入装置、レジスト剥離装置、YAGレーザー溶接、エンボス加工、LB膜、ナノスケール境界膜、ナノポーラスメンブレン、ナノ潤滑膜、摩擦圧接、摩擦攪拌接合、常温接合、粘着・接着・剥離、コールドスプレー など

3 材料・素材

機能性ナノ薄膜、塗料・塗装材料、撥水・親水性関連材料、光バリアフィルム・樹脂・コーティング剤、導電性素材、絶縁体薄膜、電磁波シールド材、有機EL、フォトニック結晶、光触媒、各種触媒、インテリジェント材料、生体適合性材料、細胞シート、界面活性剤、防汚・防菌関連材料、機能性ポリマー、機能性モノマー・オリゴマー、光重合開始剤、EB硬化インキ、精密機械用樹脂、ペーパー摩擦材、スラリー、金・銀各種コロイド など

4 IT・クラウドサービス・ソフトウェア

納期管理・在庫管理・生産管理システム、工程管理システム、作業分析・作業改善システム、受注管理システム、作業見える化ツール、デジタル作業日報、熟練技能継承のための各種サービス など

主催：ASTECC実行委員会
後援：経済産業省(予定)
協賛：公益社団法人日本表面真空学会
一般社団法人日本トライボロジー学会
一般社団法人日本塗料工業会
ラドテック研究会(予定)

申込・お問い合わせ

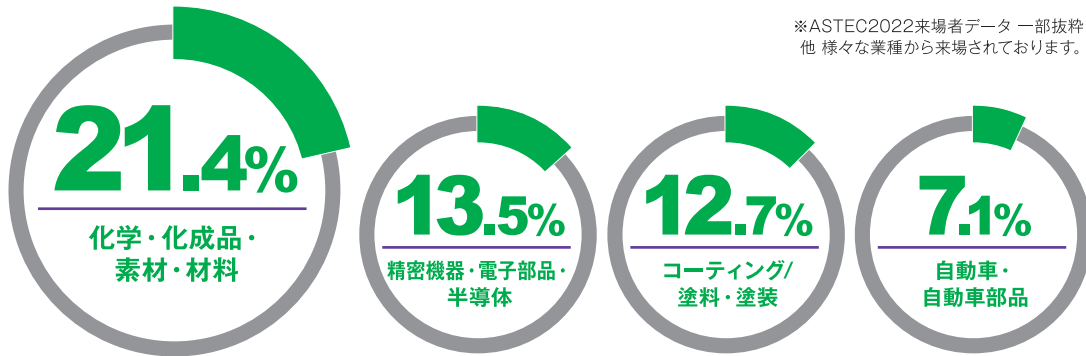
ASTECC 実行委員会事務局
株式会社JTBコミュニケーションデザイン内
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0850 FAX: 03-5657-0645 Email: astec@jtbcom.co.jp

Jtb
Communication
Design

主な来場者

- 素材・材料メーカー、化成系・化学品メーカーの特に研究開発層
- 自動車、自動車部品、電子部品・半導体、精密機器、産業機器など各種メーカー
- 表面処理・コーティング・塗装など、表面改質・加工プロセスに携わる方々など

※ASTEC2022来場者データ 一部抜粋
他 様々な業種から来場されております。



出展要項

●リアル出展料

企業 **¥374,000** (税込)

独法・公的機関・学校研究室 **¥198,000** (税込)

※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

●申込方法

本展示会は仮申込が可能です。公式WEBサイト「出展申込フォーム」よりお申込みください。尚、主催者が出展申込を受領した時点をもって、出展の契約が成立するものとします。また、7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えるものとし、8月1日以降出展者の判断で取り消しする場合は規約13.記載の解約料の対象となりますので、予めご承知おきください。

申込フォーム <https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/ASTEC>

1 申込締切日: 2023年9月29日(金)

※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切りますので、お早めにお申込みください。

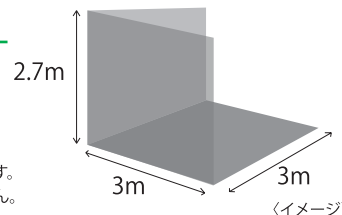
2 出展料のお支払い: 出展本申込後、請求書を送付いたします。

3 出展申込の取消: 出展申込書提出後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、左記の基準で解約料をお支払いいただきます。

■小間仕様

1小間=9m²
(間口3m × 奥行き3m)

※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。



書面による解約通知を受領した日を基準とする

解約料率

2023年8月1日(火)～ 9月30日(土)まで	ご請求額の50%
2023年10月1日(日)以降	ご請求額の100%

小間位置の決定

小間位置は、出展内容・小間数を勘案の上、お申込順にてご案内いたします。

尚、同一日程に複数のお申込みが重なった場合は、申込時間が早い申込者を優先とさせていただきますので予めご了承ください。

パッケージブース(オプション)

基礎装飾・備品をセットにした費用対効果の高いパッケージブースをご用意しております。お申込みにつきましては10月下旬に配布いたします出展の手引きをご参照ください。

1小間ブースプラン

参考価格: **143,000円** (税込) ~

素材: システムパネル(3m×3m 高さ2.7m)

- ※2小間・3小間用プランもございます。
- ※申込先は、主催施工会社となります。
- ※内容は変更になる可能性がございます。



オプションパッケージブース 1小間用		
品名	数量	
展示台 (W990×D990×H750)	2台	
受付カウンター (W900×D450×H750)	1台	
パラペット (H300)	3m	
社名板 (ゴシック系打ち文字 (W1200×H200))	1枚	
ハイプイス	2脚	
カタログスタンド (A4縦型 12段)	1台	
貴名受	1ヶ	
スポットライト 100W	3ヶ	
床面カーペット	カーペット留込み	9m ²
幹線工事	電気使用料込み※	1kW
コンセント	2口	1ヶ
ゴミ箱		

※照明の消費電力量 (300W) も含む

開催までのスケジュール

2023年7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年1月	2月
出展仮申込有効期限 7月31日(月)		出展本申込締切日 9月29日(金)	出展者説明会	事前商談 アポイントシステム オープン (予定)	出展者 提出書類 締切	搬入・設営日 1月29日(月)・ 1月30日(火)	
						展示会開催1月31日(水)~2月2日(金)	

出展申込締切: **2023年9月29日(金)**

出展内容・小間数を勘案の上、お申込順にて希望の小間位置を優先的にご案内いたします。